

欢迎参加：**第四届半导体行业用陶瓷材料技术大会**！参会代表请填写下表回传，并在5个工作日内打款至以下账户。参会代表请于会议前一天携带名片至会场签到并领取资料和参会证，会议及活动期间凭参会证进场，请务必随身佩戴。

会议费用：2800 元/人

费用包括：会议资料费、会议餐费、茶歇、会务服务等费用，不含住宿。

（付款后开具增值税普通发票）

收款账户：

户名	山东中粉电子商务有限公司
开户行	中国建设银行股份有限公司临沂分行
帐号	37050182830100000331

会 议 回 执

企业全称（发票名称）*			
通讯地址*			
参会意向（选填项）*	<input type="checkbox"/> 听会 <input type="checkbox"/> 采购（产品名称_____） <input type="checkbox"/> 销售（产品名称_____） <input type="checkbox"/> 新技术推广（_____） <input type="checkbox"/> 投资，融资合作（_____）		
参会人员姓名*	职务	联系方式	E - MAIL
会务费用总额（不含住宿）*	仟 佰 元 整		¥
如需预定会议酒店 住宿请填此项 大床房及双床房均为团体价 380/间。 报到当天自行办理入住*	是否住宿 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	住宿标准（含早）： <input type="checkbox"/> 大床房__间 <input type="checkbox"/> 双床房__间	
	会议时间：5月12日签到 5月13日全天会议 会议酒店：昆山皇冠国际会展酒店 入住时间：5月12日晚		地址：江苏省苏州市昆山市前进西路1277号 电话：(0512)83666666
联系人：任海鑫 联系方式：18660985530（微信同号） 邮箱：renhaixin@cnpowder.com		签字： 日期：	

